

Tuotekuvaus:

Tiedot

Alkuperä:	Guang dong, Kiina	Merkki:	O johtava	Mallinumero:	Power pankin pcb kokoontapano pcba Valmistaja
Perusmateriaali:	FR-4, alumiini	Kuparin vahvuus:	0,5 oz - 5 oz	Hallituksen paksuus:	0,1-5 mm
Min. reiän koko:	0,2 mm	Min. viivan leveys:	0,2 mm	Min. riviväli:	0,2 mm
Pintakäsittely:	Immersion kultaa, OSP, johtaa Ilmainen HASL	väri:	sininen, punainen, green,black,yellow	hinta:	0,1 dollaria - 10 dollaria
sovelletaan:	LED, matkapuhelin, ilmastointi ilmastointilaitteiden, pesukoneet	luonne:	Teollisuuden ohjaus pcb	pinta-ala:	0.01m3 - 10m 3
sertifikaatit:	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q/CTN:	10KPL 100KPL	desigh tyyppi:	asiakkaan vaatimus
paino:	0.01kg-5 kg	MOQ:	10kpl		

Pakkaus ja toimitus

Pakkaus yksityiskohdat:	16-vuotias ammatillinen OEM pcb järjestelmäkortin valmistajaan
Toimitus tiedot:	7-12days

Tuotteen kuvaus

16-vuotias ammatillinen OEM piirilevyn valmistus

kohde	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Tilavuus	Näyte	Tilavuus	Näyte	Tilavuus	Näyte
Kerros määrä	32	42	38	44	42	48
Min riviväli (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min Poran halkaisija (mm)	0,15	0.10	0,15	0.10	0,15	0.10
Kuvasuhde ja PTH	14:1	16:1	16:1	18:1	18:1	20:1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Kerroksen yhteenliittäminen	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Levy täyttää kautta	Kyllä	--	Kyllä	--	Kyllä	--
Min. core paksuus (voidaan sulkea kupari) (Mm)	50	40	40	30	40	30
Min. Laser pora halkaisija (µm)	75	65	65	50	50	40
Kautta on haudattu reikä, pinottu kautta	Kyllä	--	Kyllä	--	Kyllä	--
Materiaali	Fr4, Megtron, Nelco Rogers, raskas kupari, jne.					
Upotettu kondensaattori PCB	Kyllä	--	Kyllä	--	Kyllä	--
Pinta prosessi	Lyijyä, HASL, ENIG, OSP, upottamalla hopea, upottamalla Tina, Flash kultaa, kultaa sormi pinnoitus, valikoiva kova kultaa pinnoitus, Peelable juottaa naamio, Carbon muste					

